## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平11-237256

(43)公開日 平成11年(1999) 8月31日

(51) Int.Cl.6		識別記号	FΙ		
G01D	5/245		G01D	5/245	G
G01P	3/488		G 0 1 P	3/488	D

### 審査請求 未請求 請求項の数13 OL (全 9 頁)

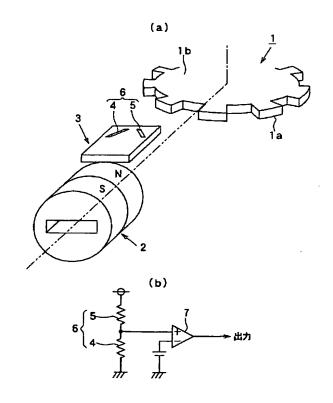
(21)出願番号	特願平10-336154	(71)出願人	000004260
(22)出顧日	平成10年(1998)11月26日		株式会社デンソー 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(72)発明者	
(31)優先権主張番号	特願平9-328996		愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
(32)優先日	平 9 (1997)11月28日		社デンソー内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	上野山 博文
			愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
			社デンソー内
		(72)発明者	金原 孝昌
			愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
			社デンソー内
		(74)代理人	弁理士 伊藤 洋二 (外1名)

## (54) 【発明の名称】 回転検出装置

#### (57)【要約】

【課題】 回転検出装置が起動された直後におけるギア 回転前の静止状態からギア歯の位置を検出できるように する。

【解決手段】 磁気抵抗素子 (MRE) 4、5をギア1の回転軸方向の両端面1bが形成する2つの平面の間であって、バイアス磁石2が発生するバイアス磁界の磁気的中心からギア1の回転方向にずらした位置に配置する。このような配置にすると、ギア歯1aが「山」位置にある場合と「谷」位置にある場合とでバイアス磁界の方向が変化する。このため、MRE4、5の中点電位をMREブリッジ6の出力とすれば、ギア歯1aの「山」位置と「谷」位置で異なる出力値を得ることができる。これにより、回転検出装置が起動された直後のギア回転前である静止状態からギア歯1aの「山」位置と「谷」位置とを判別でき、ギア歯1aの位置を正確に検出することができる。



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 回転する歯車形状のギア(1)の歯(1a)に向けてバイアス磁界を発生するバイアス磁石(2)と、

前記ギアと前記バイアス磁石との間に配置され、前記ギアの歯の回転によって発生するバイアス磁界の変化を検知する磁気抵抗素子(4、5、17、18)とを備えた回転検出装置において、

前記磁気抵抗索子は、前記ギアの回転軸方向の端面(1b)が形成する平面におおむね平行な面であって、前記バイアス磁界の磁気的中心から前記ギアの回転方向にずらした位置に配置されていることを特徴とする回転検出装置。

【請求項2】 前記磁気抵抗素子は、第1の磁気抵抗素子(4)と第2の磁気抵抗素子(5)とを備えていることを特徴とする請求項1に記載の回転検出装置。

【請求項3】 前記第1、第2の磁気抵抗素子は共に、 前記バイアス磁界の磁気的中心から前記ギアの回転方向 にずらした位置に配置されていることを特徴とする請求 項2に記載の回転検出装置。

【請求項4】 前記第1の磁気抵抗素子及び前記第2の磁気抵抗素子は、前記バイアス磁界の磁気的中心に対して略45度の角度を成すと共に、互いに直交するハの字状を成すように配置されており、

前記第1の磁気抵抗素子と前記第2の磁気抵抗素子とに よってできるハの字の中心軸は、前記バイアス磁界の磁 気的中心から前記ギアの回転方向にずらした位置に配置 されていることを特徴とする請求項2又は3に記載の回 転検出装置。

【請求項5】 前記第1の磁気抵抗素子と前記第2の磁気抵抗素子は直列接続されて第1の磁気抵抗素子ブリッジ(6)を形成しており、前記第1の磁気抵抗素子と前記第2の磁気抵抗素子との間における電位が前記第1の磁気抵抗素子ブリッジの出力信号となっていることを特徴とする請求項2乃至4のいずれか1つに記載の回転検出装置。

【請求項6】 回転する歯車形状のギア(1)の歯(1a)に向けてバイアス磁界を発生するバイアス磁石(2)と、

前記ギアと前記バイアス磁石との間に配置され、前記ギアの歯の回転によって発生するバイアス磁界の変化を検知する第1、第2の磁気抵抗素子(4、5)を備えた第1の磁気抵抗素子ブリッジ(6)と、

前記ギアと前記バイアス磁石との間に配置され、前記ギアの歯の回転によって発生するバイアス磁界の変化を検知する第3、第4の磁気抵抗素子(17、18)を備えた第2の磁気抵抗素子ブリッジ(16)とを備えた回転検出装置において、

前記第1の磁気抵抗素子ブリッジは、前記バイアス磁界 の磁気的中心から前記ギアの回転方向にずらした位置に 50 配置されており、

前記第2の磁気抵抗素子ブリッジは、前記バイアス磁界の磁気的中心から前記第1の磁気抵抗素子ブリッジとは 反対方向にずらした位置に配置されていることを特徴と する回転検出装置。

2

【請求項7】 前記第1の磁気抵抗素子ブリッジは、前記第1の磁気抵抗素子と前記第2の磁気抵抗素子とを直列接続したものであって、前記第1の磁気抵抗素子と前記第2の磁気抵抗素子と前記第2の磁気抵抗素子との間の電位を第1の出力信号としており、

前記第2の磁気抵抗素子ブリッジは、前記第3の磁気抵抗素子と前記第4の磁気抵抗素子とを直列接続したものであって、前記第3の磁気抵抗素子と前記第4の磁気抵抗素子との間の電位を第2の出力信号としており、

これら第1、第2の出力信号を比較して、2値化処理する手段(20)を備えていることを特徴とする請求項6に記載の回転検出装置。

【請求項8】 前記2値化処理する手段は、前記第1の出力信号と第2の出力信号との差を増幅する手段(22)と、増幅された前記差を所定のしきい値を比較する手段(23)とを有していることを特徴とする請求項7に記載の回転検出装置。

【請求項9】 凹部 (1 c) と凸部 (1 a) とを有する 回転部材 (1) と、

前記回転部材に向けてバイアス磁界を発生するバイアス部材(2)と、

前記回転部材と前記バイアス部材との間に配置され、前記回転部材の回転に伴う前記バイアス磁界の回転方向における変化を検出する磁気抵抗素子(6、16)とを備え、

前記バイアス部材は前記バイアス部材から前記回転部材に向けて前記バイアス磁界を発生する着磁面を有し、前記磁気抵抗素子は、前記回転部材が回転する方向と前記回転部材の回転軸に対して垂直な方向とで作られる平面内に配置されるものであって、前記着磁面における前記バイアス磁界の磁気的中心位置から前記回転部材の回転方向にオフセットした位置に配置され、このオフセット配置によって前記回転部材の前記凹部が前記着磁面に対抗する位置に来たときの前記磁気抵抗素子からのの凸部出力信号とが異なる信号として出力するものであることを特徴とする回転検出装置。

【請求項10】 前記バイアス部材は、前記回転部材の回転方向に細長く形成された中空部を有しており、前記磁気抵抗素子は、前記平面に対して平行に配置され

る基板(3)上に形成されたものであり、この基板が前記中空部に挿入されているものであることを特徴とする請求項9に記載の回転検出装置。

【請求項11】 前記磁気抵抗素子は、第1の磁気抵抗

-2-

素子ブリッジ(6)と第2の磁気抵抗素子ブリッジ(1 6) とを有しており、前記第1の磁気抵抗素子ブリッジ と第2の磁気抵抗素子ブリッジとは前記バイアス磁界の 磁気的中心に対し、前記回転部材の回転方向にそれぞれ 反対方向にずらした位置に配置されていることを特徴と する請求項9又は10に記載の回転検出装置。

【請求項12】 前記ギアの歯と歯の間の谷部の間隔 (Lg)が、前記第1の磁気抵抗素子ブリッジと第2の 磁気抵抗素子ブリッジとの間隔(Lm)よりも広くなっ ていることを特徴とする請求項6に記載の回転検出装 置。

【請求項13】 前記回転部材の隣り合う凸部の間の凹 部の間隔(Lg)が前記第1の磁気抵抗素子ブリッジと 第2の磁気抵抗素子ブリッジとの間隔(Lm)よりも広 くなっていることを特徴とする請求項11に記載の回転 検出装置。

## 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気抵抗素子(以 下、MREという)を用いて回転情報の検出を行う回転 20 検出装置に関し、特に、車両におけるエンジン制御や車 両プレーキにおけるABS制御に使用する回転検出装置 に適用すると好適である。

### [0002]

【従来の技術】エンジンの点火時期は、クランクの角度 情報とカムの角度情報を基に決定される。例えば、4サ イクルエンジンではクランク2回転に対してカム1回転 の割合で回転しているため、カムの一回転の中に気筒判 別の情報を盛り込み、クランクの回転中に点火時期情報 を盛り込んでいる。

【0003】そして、従来より回転検出装置は、バイア ス磁石を用いてカムギアに向けてバイアス磁界を発生さ せ、カムギアの「山」(ギア歯の凸部)と「谷」(ギア 歯の凹部)による「山」→「谷」、「谷」→「山」の変 化に基づいて変位する磁界の方向をMREで検出するこ とにより、上記カムの回転状態を検出している。

## [0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の回転検出装 置が起動された直後のギア回転前である静止状態、つま りエンジン始動時において、検出位置にギア歯が「谷」 位置にあった場合と「山」位置にあった場合のそれぞれ の模式図を図9(a)、(b)に示し、これらの図中に ギア101に対してバイアス磁石102が発生させる磁 界を矢印で示す。

【0005】図9(a)、(b)に示されるように、ギ ア歯101aが「谷」位置にあった場合と「山」位置に あった場合には、MRE103を通過する磁力線の向き (磁界の方向) が同じになる。上記位置それぞれにおけ るMRE103の出力波形を図10(a)、(b)に示 初のギア歯101aの変化点(「山」→「谷」の変化点 及び「谷」→「山」の変化点) 101bまでの間 (図中 の期間T)、上記位置の双方におけるMRE103の出 力波形が同じになる。

【0006】このため、このような期間Tにおいては、 ギア歯101aが「山」位置にあるか、「谷」位置にあ るかを検出することができず、正確なギア歯101aの 位置を検出することができないという問題がある。この ような場合、ギア歯101aの位置によって何れの気筒 10 に点火すべきかという点火タイミングが判定できなくな ってしまい、点火すべき最初の1気筒の判別が不能とな って、初回は未点火になる。

【0007】本発明は上記点に鑑みて成され、回転検出 装置が起動された直後におけるギア回転前の静止状態か らギア歯の位置を検出できるようにすることを目的とす る。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、以下に示す技術的手段を採用する。請求項1乃至5 に記載の発明においては、磁気抵抗素子(4、5、1 7、18)は、バイアス磁石(2)が発生するバイアス 磁界の磁気的中心からギアの回転方向にずらした位置に 配置されていることを特徴としている。

【0009】このように、バイアス磁界の磁気的中心か らずらした位置に磁気抵抗素子を配置すれば、ギア歯 (1a)が「山」位置にある場合と「谷」位置にある場 合とでバイアス磁界の方向が変化する。このため、この バイアス磁界の変化を利用して磁気抵抗素子の出力を得 ることにより、ギア歯の「山」位置と「谷」位置で異な る出力値を得ることができる。これにより、回転検出装 置が起動された直後のギア回転前である静止状態からギ ア歯の「山」位置と「谷」位置とを判別でき、ギア歯の 位置を正確に検出することができる。

【0010】また、請求項2に示すように、第1、第2 の磁気抵抗素子(4、5)という複数のもので磁気抵抗 素子を構成することもできる。この場合において、請求 項4に示すように、バイアス磁界の磁気的中心に対して 略45度の角度を成すと共に、互いに直交するようなハー の字状に第1の磁気抵抗素子及び第2の磁気抵抗素子を 配置し、このハの字の中心軸がバイアス磁界の磁気的中 心からギアの回転方向にずらした位置に配置されるよう にしてもよい。

【0011】このような場合には、いずれか一方の磁気 抵抗素子がバイアス磁界の磁気的中心からギアの回転方 向にずれていれば請求項1と同様の効果を得ることがで きる。請求項6に記載の発明においては、第1、第2の 磁気抵抗素子(4、5)を備えた第1の磁気抵抗素子ブ リッジ(6)と、第3、第4の磁気抵抗素子(17、1 8)を備えた第2の磁気抵抗索子ブリッジ(16)とを すと、これらの図に示されるように、電源投入時から最 50 有し、第1の磁気抵抗素子ブリッジをバイアス磁界の磁

気的中心からギア (1) の回転方向にずらした位置に配置し、さらに第2の磁気抵抗素子ブリッジをバイアス磁界の磁気的中心から第1の磁気抵抗素子ブリッジとは反対方向にずらした位置に配置していることを特徴としている。

【0012】このように、第1、第2の磁気抵抗素子に加えて、第3、第4の磁気抵抗素子からの出力を用いてギアの回転を検出することにより、より正確な検出を行うことができる。この場合、例えば、請求項7に示すように、第1、第2の磁気抵抗素子からなる第1の磁気抵抗素子がらなる第1の磁気抵抗素子がらなる第2の磁気抵抗素子(16)の出力信号を比較して、2値化する手段(20)を備えるようにすれば、第1、第2の磁気抵抗ブリッジは発生するそれぞれの出力信号の差に基づいて、ギアの回転を検出することができる。

【0013】なお、具体的には、バイアス磁石の形状を中空形状とし、この中空形状の内部で第1~第4の磁気抵抗素子をバイアス磁界の磁気的中心からずらして配置させることで、バイアス磁石と第1~第4の磁気抵抗素子との位置関係を調整することができる。請求項9に記載の発明においては、磁気抵抗素子は、回転部材が回転する方向と回転部材の回転軸に対して垂直な方向とで作られる平面内に配置されるのであって、着磁面におけるバイアス磁界の磁気的中心位置から回転部材の回転方向にオフセットした位置に配置され、このオフセット配置によって回転部材の凹部が着磁面に対抗する位置に来たときの磁気抵抗素子からの凹部出力信号と、回転部材の凸部が着磁面に対抗する位置に来たときの磁気抵抗素子からの凸部出力信号とが異なる信号として出力するものであることを特徴としている。

【0014】このように、バイアス磁界の磁気的中心位置から回転部材の回転方向にオフセットした位置に磁気抵抗素子を配置することによって、凹部出力信号と凸部出力信号とが異なった信号として出力されるようにすれば、請求項1と同様に正確な回転検出を行うことができる。請求項10に示すように、バイアス部材が、回転部材の回転方向に細長く形成された中空部を有している場合、磁気抵抗素子を配置した基板が中空部に挿入されるようにしてもよい。

【0015】請求項11に記載の発明においては、磁気抵抗素子は、第1の磁気抵抗素子ブリッジ(6)と第2の磁気抵抗素子ブリッジ(16)とを有しており、第1の磁気抵抗素子ブリッジと第2の磁気抵抗素子ブリッジとはバイアス磁界の磁気的中心に対し、回転部材の回転方向にそれぞれ反対方向にずらした位置に配置されていることを特徴としている。

【0016】このように、複数の磁気抵抗素子ブリッジの出力を用いてギアの回転を検出することにより、請求項6と同様に、より正確な検出を行うことができる。な 50

お、このように2つの磁気抵抗素子ブリッジを用いる場合、請求項12及び13に示すように、ギアの歯と歯の間の谷部の間隔(Lg)、もしくは隣り合う凸部の間の凹部の間隔(Lg)が、第1の磁気抵抗素子ブリッジと第2の磁気抵抗素子ブリッジとの間隔(Lm)よりも広くなっていることが望ましい。

#### [0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図に示す実施形態 について説明する。

0 (第1実施形態)本発明の一実施形態における回転検出 装置をエンジンにおけるクランク角検出に適用した場合 について説明する。

【0018】図1(a)に回転検出装置の主要部における斜視模式図を示し、以下、図1(a)に基づき回転検出装置について説明する。回転検出装置は、歯車形状のギア1、バイアス磁石2及びICチップ3を備えている。ギア1は、その外周面がバイアス磁石2に対向するように配置されており、ギア1の外周面に向けてバイアス磁石2がバイアス磁界を発生するようになっている。【0019】バイアス磁石2は中空形状で構成されており、バイアス磁石2の中心軸がバイアス磁界の磁気的中心をなしている。そして、中空形状をなすバイアス磁石2の端面の一方がN極、他方がS極になるように着磁れており、バイアス磁石2のうちギア1に近い面がN極、遠い面がS極となるように、かつ中空形状の中心軸(図中の2点鎖線)上に概ねギア1の回転軸(図中の1点鎖線)が位置するように配置されている。

【0020】ICチップ3の表面上には、2つのMRE 4、5がそれぞれ異なった方向性を有して形成されてい る。2つのMRE4、5はそれぞれ、長手方向がバイア ス磁界の磁気的中心(バイアス磁石2の中心軸)に対し て、ギア1の端面1bに平行な方向に45度と-45度 の角度を成すように、すなわち互いに直交するハの字状 になるように配置されている。これにより、バイアス磁 界の変化(振れ角)が大きい場合であっても、MRE 4、5の出力に波形割れが発生しないようにしている。 【0021】ICチップ3は、バイアス磁石2が発生す るバイアス磁界の方向の検出を行うべく、バイアス磁石 2とギア1の外周面との間に配置されている。このと き、バイアス磁界の磁気的中心から2つのMRE4、5 がギア1の回転方向にずれるように配置されている。こ れら2つのMRE4、5におけるバイアス磁界の磁気的 中心からのズレ量は特に制限がないが、バイアス磁石2 が発生するバイアス磁界の強度やバイアス磁界の方向に 基づいて、2つMRE4、5が好適にバイアス磁界の方 向を検出できる程度にするのが好ましい。なお、ICチ ップ3は、ギア1の両端面が形成する平面の間に2つの MRE4、5が位置するように配置されている。

【0022】MRE4、5には、それぞれの長手方向に 電流が流れるように配線処理がなされている。そして、

40

これら2つのMRE4、5が互いに直列接続されて1組のMREプリッジ6を成している。このMREプリッジ6を成している。このMREプリッジ6に対して、MRE5からMRE4に向けて電流が流れるようになっており、直列接続された2つのMRE4、5の中点電位をMREプリッジ6の出力として、バイアス磁石2が発生するバイアス磁界の変化、すなわちギア1の回転を検出するようになっている。

【0023】具体的には、MREブリッジ6の出力は、図1(b)に示すようにコンパレータ7の反転入力端子に入力されるようになっており、コンパレータ7の非反 10転入力端子に入力された所定のしきい値電圧と比較されて2値化されるようになっている。そして、このコンパレータの出力に基づいて、ギア歯1aが「山」位置にあるか「谷」位置にあるか「谷」位置にあるか「谷」位置にあるかというギア1の回転を検出している。

【0024】なお、ICチップ3は中空形状を成すバイアス磁石2の内部に収容(没入)されたのち、バイアス磁石2と共にモールド樹脂(図示せず)によって封止されており、モールド樹脂外に延設された端子によってMREブリッジ6からの出力信号が取り出せるようになっている。次に、ギア1の回転に伴い、MRE4、5を通過するバイアス磁界の向き、すなわち磁力線の向きがどのように変化するかについて、図2、図3に基づいて説明する。なお、図2、図3は共に、回転検出装置の主要部をギア1の軸方向から見た時の模式図であり、図2はギア歯1aが「山」位置にある場合、図3はギア歯1aが「谷」位置である場合を示している。また、図2及び図3中に示される矢印は、バイアス磁石2が放出する磁力線Hを示している。

【0025】図2中に示された矢印のように、ギア歯1 aが「山」位置にある場合には、バイアス磁石2によって放出される磁力線Hは、バイアス磁石2の中心軸(図中の2点鎖線)に対して略平行の方向を向く。これは、ギア歯1 a がバイアス磁石2に近づくため、磁性体であるギア歯1 a の方向に引き寄せられるように磁力線Hが放出されるからである。

【0026】また、図3中に示される矢印のように、ギア歯1 aが「谷」位置にある場合には、バイアス磁石2によって放出される磁力線Hは、ギア1の端面1 bに平行な平面上でバイアス磁石2の中心軸から離れる方向に振れる。これは、ギア歯1 aがバイアス磁石2から離れて磁性体であるギア1が遠くなるため、N極からS極に向かう場合に似た状態で磁力線Hが放出されるからである。

【0027】このように、バイアス磁石2から放出される磁力線Hは、ギア1の回転に伴ってギア1の端面に平行な平面上で振れる。この磁力線の振れは、ICチップ3の表面をX-Y平面と見立ててMRE4、5を中心としたXY2軸を考えたときに、X-Y平面上に磁力線Hが振れることを示している。このY-X平面上で磁力線50

Hが振れる場合におけるMRE4、5の抵抗値変化を表す特性図を図4に示す。また、図5にギア1の回転に伴うMREプリッジ6の出力波形を示し、以下、図4に基づいて図5に示すMREプリッジ6の出力の変化について説明する。なお、図5中に参考として、従来の回転検出装置におけるMREプリッジ6の出力波形を示す。

【0028】まず、図2に示したように、ギア歯1aが「山」位置にある場合には、磁力線Hはバイアス磁石2の中心軸に略平行に放出されているため、MRE4に対する磁気ベクトル角θは略135°となり、MRE5に対する磁気ベクトル角θは略45°となる。次に、図3に示したように、ギア歯1aが「谷」位置にある場合には、磁力線Hはバイアス磁石2の中心軸から離れる方向に放出されているため、MRE4に対する磁気ベクトル角θは135°よりも小さくなると共に、MRE5に対する磁気ベクトル角θも45°よりも小さくなる。

【0029】このような場合、MRE4の抵抗値は小さくなり、MRE5の抵抗値は大きくなる。このため、MREブリッジ6の中点電位、つまりMREブリッジ6の出力は小さくなる。従って、ギア歯1aが「山」位置にある場合と「谷」位置にある場合とで、MREブリッジ6の出力は異なる値となる。

【0030】図5に示すように、従来の回転検出装置におけるMREブリッジ6の出力波形(図中の一点鎖線)は、「山」位置にある場合と「谷」位置にある場合とが同様の値となっていたが、本実施形態に示す回転検出装置ではMREブリッジ6の出力波形(図中の点線)はそれぞれの場合で異なる値となる。このため、MREブリッジ6の出力波形に基づいてギア歯1 aが「山」位置にあるか、「谷」位置にあるかを判定することができ、回転検出装置が起動された直後におけるギア回転前の静止状態であってもギア歯1 aの位置を正確に判定することができる。

【0031】(第2実施形態)図6に本発明を適用した 第2実施形態における回転検出装置の主要部を示す。第 1実施形態では1組のMREブリッジ6にて回転検出を 行う場合を示したが、本実施形態では2組のMREブリッジ6、16にて回転検出を行う場合を示す。以下、図 6に基づき本実施形態における回転検出装置について説明する。但し、第1実施形態と同様の部分については図 1(a)と同様の符号を付して説明を省略する。

【0032】図6に示すように、本実施形態ではMREブリッジ6の他に、もう1つのMREブリッジ16が備えられている。MREブリッジ16は、バイアス磁石2の中心軸(バイアス磁界の磁気的中心)を対称軸として、MREブリッジ6と線対称の関係で配置されている。すなわち、このMREブリッジ16は、MRE4と線対称となるMRE17と、MRE5と線対称となるMRE18とによって構成されている。

【0033】MRE17とMRE18は直列接続されて

おり、MRE17からMRE18に電流が流れるようになっている。そして、MRE17、18の中点電位をMREブリッジ16の出力としている。MREブリッジ6とMREブリッジ16の出力はそれぞれ差動増幅回路20に入力される。差動増幅回路20は、図6(b)に示すように、2つのMREブリッジ6、16の中点電位をコンパレータ21で比較する回路構成となっており、このコンパレータ21の出力信号が回転検出装置の出力となる。

【0034】図7に、2つのMREブリッジ6、16の 10 出力波形及び2つのMREブリッジ6、16の差を表す 波形を示す。この図に示されるように、2つのMREブリッジ6、16の差が大きいため、差動増幅回路20での2値化処理がより正確に行えるようにすることができる。このため、ギア歯1aの「山」位置と「谷」位置との検出がより好適に行えるようにできる。

【0035】なお、MREブリッジ6の出力とMREブリッジ16の出力の差が小さい場合には、差動増幅回路20から十分な出力が得られない場合があり得るため、差動増幅回路20の回路構成を図6(c)のようにして20もよい。すなわち、第1実施形態で示したように、ギア歯1aが「山」位置にある場合には、磁力線Hはバイアス磁石2の中心軸に略平行となるが、この場合には2つのMREブリッジ6、16の出力が共にほぼ同じになり、差動増幅回路20の出力が十分に得られない場合がある。

【0036】この場合には、図6(c)に示したように、一度、増幅器22によって差動増幅し、さらにその出力をコンパレータ23にて特定のしきい値電圧と比較して2値化するようにすれば、差動増幅回路20から十 30分な出力を得ることができる。但し、先に、ギア歯1aが「山」位置にある場合には、磁力線Hはバイアス磁石2の中心軸と略平行になると説明したが、磁力線Hの方向は正確には磁石の形状やギア1との位置関係によって決定されるため、そうならない場合もある。

【0037】例えば、ギア1が「谷」位置にあった場合から「山」位置に変わった場合、磁力線Hの向きは、バイアス磁石2の中心軸と平行な方向を越えてさらに中心軸側に近づいて収束するような方向となる場合がある。この場合には、2つのMREブリッジ6、16のそれぞれを通過する磁力線Hの方向が異なるため、差動増幅回路20は十分な出力を発生する。このため、このような場合には、図6(b)に示す差動増幅回路20によって正確に回転検出を行うことができる。

【0038】また、本実施形態において、2つのMRE ブリッジ6、16の間隔Lmとギア歯1aの間の凹部1 cの幅Lgとの関係について図8を用いて説明する。図 8において、2つのMREプリッジ6、16の間隔をM RE4、5のパターン接続点C1及びMRE17、18 のパターンの接続点C2との距離をLmとし、ギア1の 50 10

凹部1 c の幅をL g とすると、L m < L g という関係になることが望ましい。

【0039】このような関係により、バイアス磁界は多少はギア歯1aによりバイアス方向が規定される場合もあるが、ほぼオープンフラックス状態(図3に示す磁力線Hの状態)となりMREブリッジ6とMREブリッジ16とは接続中点の出力を確実に逆位相とすることができ、これによって作動増幅回路からの出力を図7に示すように大きくとることができる。

【0040】一方、距離Lmと幅Lgの関係がLm>Lgとなった場合、それぞれのMREブリッジに対してギア凹部1bが対向したとしてもバイアス磁界がギア凹部1bの両端のギア歯1aに向かうため、MREブリッジ6とMREブリッジ16との出力差が得られなくなる。従って、この場合には差動出力も得られなくなる。

(他の実施形態)上記実施形態では、MREブリッジ 6、16をギア1の端面1bに平行な平面上でバイアス 磁界の磁気的中心からずらすことによって、ギア歯1aの「山」位置と「谷」位置とを検出可能になるようにしているが、このギア1の端面1bに平行な平面上になくても中心軸から離れた位置にMREブリッジ6、16を配置することによって上記と同様の効果を得ることができる。

【0041】例えば、MREブリッジ6をギア1の端面1bに平行な平面上でバイアス磁界の磁気的中心からずらしたのち、さらにギア1の端面に垂直方向に所定量ずらした位置に配置するようにしてもよい。また、MREブリッジ6をギア1の端面1bに平行な平面上でバイアス磁界の磁気的中心からずらしたときに、ICチップ3がギア1の端面1bに平行な平面に対して所定角度ずれていてもよい。

【0042】但し、これらの場合においても、MRE 4、5のそれぞれ位置がバイアス磁界の磁気的中心から同等の距離にならないようにすることが必要である。また、上記実施形態では、バイアス磁石2に中空形状のものを用いているが、通常の中空形状ではない磁石、例えば円柱状のものや直方体のものを用いてもよい。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は回転検出装置の主要部を示す模式図であり、(b)はMREブリッジ6の出力に基づく2値化処理を行うための回路を示す図である。

【図2】ギア歯1 aが「山」位置にある場合の磁力線Hの方向を説明するための図である。

【図3】ギア歯laが「谷」位置にある場合の磁力線Hの方向を説明するための図である。

【図4】磁気ベクトル角 $\theta$ に対するMREの抵抗値変化を説明するための図である。

【図5】MREブリッジ6の出力波形を示す説明図である。

【図6】第2実施形態における回転検出装置の主要部を

示す模式図である。

【図7】MREブリッジ6、16の出力波形及びMREブリッジ6、16の出力の差の波形を示す図である。

【図8】MREブリッジ6、16の配置関係と差動出力の関係を説明するための図である。

【図9】従来における回転検出装置において、ギア歯101aの「山」位置と「谷」位置でMRE103を通過する磁力線の方向を説明するための図である。

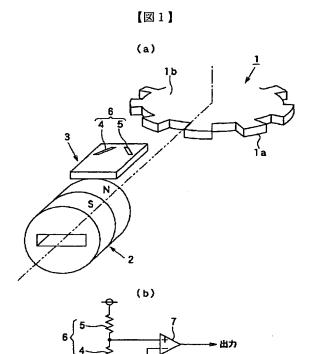
【図10】従来における回転検出装置におけるMRE1

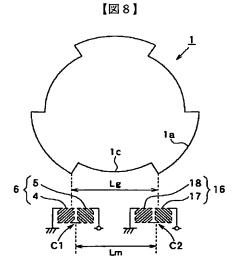
03の出力波形を示す図である。

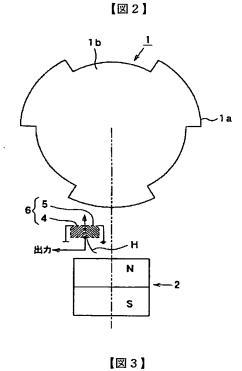
## 【符号の説明】

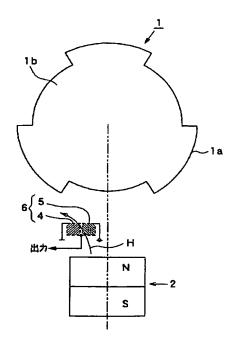
1 ···ギア、1 a ···ギア歯、1 b ···端面、2 ···バイアス磁石、3 ··· I C チップ、4、5 ···MRE、6 ···MREブリッジ、7 ···コンパレータ、1 6 ···MREブリッジ、1 7、18 ···MRE、20 ···差動増幅回路、21 ···コンパレータ、22 ···増幅器、23 ···コンパレータ、H···磁力線。

12

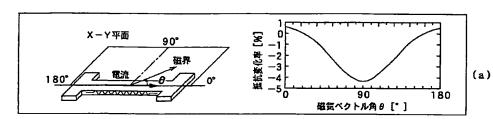




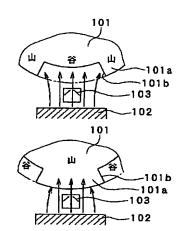




【図4】

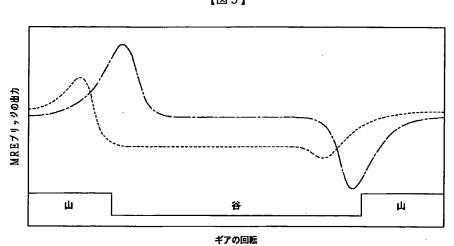


【図9】



(b)

【図5】



【図7】

